NANOENGENHARIA: PROCESSOS E CARACTERIZAÇÕES

OBRIGATÓRIA: Não

CARGA HORÁRIA: 68 horas

NÚMERO DE CRÉDITOS: 4

EMENTA: Sistemas de manipulação, propriedades e características de materiais nanométricos (fotoluminescência, emissão de elétrons (field emission), propriedades físicos-químicas, propriedades elétricas), processos de nanofabricação e processos de deposição de filmes nanoestruturados (pirólise térmica, spray, CVD, sputering, anodização eletroquímica, dentre outras), caracterizações de filmes finos nanométricos, propriedades eletromagnéticas, térmicas e mecânicas. novas propriedades dos materiais nanoestruturados (luminescência, emissão de elétrons). Aplicações da nanoengenharia: nanotubos de carbono, sensores nanoestruturados, nanorobôs, entre outras.

- BIBLIOGRAFIA: 1. C. P. Poole, F. J. Owens; Introduction to Nanotechnology, John Wiley & Sons, Inc, (2003).
 - 2. R. Waser, Nanoelectronics and Information Technology: Advanced Electronic Materials and Novel Devices, Wiley-VCH, (2003).
 - 3. M. Wilson, K. Kannangara, G. Smith, M. Simmons; Nanotechnology: Basic Science and Emerging Technologies, Chapman & Hall/CRC, (2002).
 - 4. H.L. Hartnegel, A.L. Dawar, A.K. Jain and C. Jagadish, Semiconducting Transparent Thin Films, Paston Press Ltd, (1995).
 - 5. M. Ohring, The Materials Science of Thin Films, Academic Press, (2001).
 - 6. D. L. Smith, Thin-Film Deposition: Principles and Practice, McGraw-Hill Professional, (1995).
 - 7. Revistas especializadas Coletânea de artigos selecionados pelo professor.